지식경제부 보도자료	함께하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국 http://www.mke.go.kr
2012년 12월 11일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
자료문의 : 투자유치과장 전윤종(2110-5361), 사무관 한종호(2110-5366) 부품소재총괄과장 박정욱(2110-5611), 사무관 김상순(2110-5316)	

첨단소재 일본기업, 한국으로 투자이동 가속화

– 도쿄에서 “첨단소재 한국투자설명회” 성황리 개최, 1.9억불 유치 –

□ 지경부는 KOTRA와 함께 12월 11일(화) 도쿄에서 200여명의 소재분야 기업인이 참석한 가운데 “첨단소재 한국투자설명회”를 성황리에 개최함.

○ 금번 투자설명회는 우리나라에 대한 일본의 직접투자가 사상 최대치를 기록하는 상황에서 한국경제 기여효과가 가장 높은 첨단소재 분야 일본기업의 직접투자 증가세를 가속화하기 위해 마련함.

* '12년 1~9월 일본의 해외투자(총 886.6억불) 중 한국투자는 30.8억불로 일본 해외투자의 3.5% 차지(전년 동기대비 83.0% 증가, 일본정부 통계)

< 첨단소재 한국투자설명회 개요 >

○ 일시·장소 : 2012.12.11(화) 10:00 ~ 16:00, 도쿄 임페리얼호텔
○ 참석자 : 한일 소재기업인 200여명
– (한국) 윤상직 지경부 제1차관, KOTRA, 산단공, 지자체, 기업 50여명
– (일본) 첨단소재 기업인 및 금융투자자 150여명
○ 주요 내용 : 한국투자환경, 소재산업 및 주요 수요기업 동향

□ 지식경제부는 미국, EU, ASEAN 등과의 FTA 효과, 전자·자동차등 첨단소재 수요산업 발전전망 및 일본투자기업 맞춤형 지원정책을 집중적으로 부각하여 일본기업인의 대한투자 관심을 고조시킴.

○ 특히, 윤상직 지식경제부 제1차관은 개회사를 통해 투자정책과장 시절에 아사히글라스 동경본사를 방문하고 최선의 행정지원을 통해 한국 유치에 성공한 일화를 소개하여 일본기업인의 큰 호응을 받음.

□ 개별 설명회에서는 국내 지자체, 경제자유구역청, 산단공, 회계법인, 법무법인이 참여기업과 함께 구체적인 한국투자 방안을 논의함.

○ 이에 반도체, 디스플레이 소재분야의 첨단기술을 가진 일본소재기업들은 새로운 수요처로서 빠르게 성장하고 있는 한국에 대한 직접투자에 많은 관심을 보이며, 약100여건의 1:1 상담을 진행함.

□ 지식경제부는 동 행사 기간 중 첨단소재 일본기업 2개社로부터 총 1.9억불의 투자를 유치하는 성과를 거둠. 투자신고식에서 윤상직 제1차관은 “첨단소재는 한국의 산업발전에서 매우 중요한 분야이므로, 일본 소재기업의 한국 투자는 한국경제의 성장에 크게 기여하고, 동시에 일본 투자기업도 한국에서 새로운 도약의 기회를 얻을 것이”라고 강조함

○ 금번 신고식에서 일본의 세계적인 기업들이 한국에 적극적인 투자의사를 밝힘으로써 올해 연초에 시작된 일본기업의 한국투자 확대 기조가 연말까지 꾸준히 이어져, 내년도 투자유치 전망을 밝게 함.

□ 지식경제부는 앞서 12.10(월) 일본 주요 수요대기업과의 간담회를 개최하여, 한-일 기업간 협력방안을 논의하고, 일본 기업들에게 한국산 부품소재 활용을 확대해 줄 것을 당부하였음.

○ 참석한 일본기업 대표들은 한국산 부품소재 제품의 품질을 높이 평가하면서 한국산 부품소재 구매를 확대하고 한국기업과의 협력을 강화하겠다는 의견을 제시하였음.

○ 윤상직 차관은 일본기업의 한국 부품소재 활용과 대한투자 확대 발언에 대하여 감사하며 향후 차질없는 이행을 당부하였음.

< 일본 수요대기업 라운드테이블 >

○ 일시·장소 : 2012.12.10(월) 10:30 ~ 12:00, 도쿄 임페리얼호텔
○ 참석자 : 일본측 5개사 6명
– IHI, SOFT BANK, 도쿄전력, HITACHI, 후지중공업
○ 주요 내용 : 한국의 소재·부품 산업현황 및 글로벌 협력과 관련된 정책을 소개하고 주요 일본기업들의 對韓 비즈니스 현황과 對정부 건의사항 청취

참고 1 한국투자설명회 행사 개요

1. 행사 개요

○ **(목적)** 최근 일본기업의 對韓투자 증가 기조를 확대·가속화하기 위해 수요대기업·업종협회·지자체와 연계하여 일본현지 IR 개최

○ **(일시)** '12.12.11.(화) 10:00 ~ 11:55

* 진행 : 한-일 동시 통역

○ **(장소)** 도쿄 임페리얼호텔 4층 사쿠라노마(桜の間)

○ **(참석자)** 한·일 경제인 200여명

- **(한국측)** 지식경제부 제1차관, KOTRA, 한국산업단지공단, 지자체·FEZ, 국내기업 등 50여명
- **(일본측)** 일본 투자자 150여명

2. 세부 프로그램

시간	내용	발표자
10:00~10:05	개회사	지경부 윤상직 차관
10:05~10:25	한국의 투자환경	IK 한기원 커미셔너
10:25~10:40	한국의 경제동향	미즈호은행 야스하라 지점장
10:40~11:05	한국의 첨단소재 산업동향 1 (석유화학)	현대증권 백영찬 연구원
11:05~11:25	한국의 첨단소재 산업동향 2 (특수화학)	메리츠증권 황유식 연구원
11:25~11:40	한국의 산업단지 현황	산단공 조혜영 부장
11:40~11:55	성공사례 발표	도레이BSF 코우고 상무
11:55~	폐회	사회자
13:00~15:00	개별상담회 (국내기업, 산단공 등)	

참고 2 일본 수요대기업 라운드테이블

1. 개최 목적

○ 한국 소재·부품기업-일본 수요 대기업 간 협력에 지원의지 표명

○ 국내 소재·부품 구매시 애로사항 파악을 통해 수출확대 노력

2. 행사 개요

○ 일시 : 12.10(월) 10:30~12:00

○ 장소 : 도쿄 임페리얼호텔 4층 카에데노마(楓の間)

○ 참석자 : 우리측 7명, 일본측 5개사* 6명

* 참가 일본기업: IHI, SOFT BANK, 도쿄전력, HITACHI, 후지중공업

3. 주요 내용

○ 한국의 소재·부품 산업현황 및 글로벌 협력과 관련된 정책 소개

○ 주요 일본기업들의 對韓 비즈니스 현황과 對정부 건의사항 청취

4. 세부 일정

일 시	주요 내용	진 행
10:30~10:35 ('05)	■개 회 및 참석자 소개	사회자
10:35~10:45 ('10)	■인 사 말 씀	차관님
10:45~10:57 ('12)	■한국의 소재·부품산업 현황 및 정책	부품소재총괄과장
10:57~11:32 ('35)	■일본기업의 對韓 비즈니스 활동	
10:57~11:04 ('07)	■IHI 對韓 비즈니스 현황	조달본부장
11:04~11:11 ('07)	■SOFT BANK 對韓 비즈니스 현황	경영전략실장
11:11~11:18 ('07)	■도쿄전력 對韓 비즈니스 현황	조달담당상무
11:18~11:25 ('07)	■HITACHI 對韓 비즈니스 현황	조달담당상무
11:25~11:32 ('07)	■후지중공업 對韓 비즈니스 현황	구매본부장
11:32~11:55 ('23)	■자 유 토 론 *동시통역	
11:55~12:00 ('05)	■마무리 말씀 및 폐회	차관님 / 사회자

참고 3 최근 일본의 對韓투자 동향

□ **전년동기(1,433백만불)대비 131% 증가한 3,304백만불(비중 29.5%)**

○ **(업종별)** 제조업(138%↑) 및 서비스업(129%↑) 모두 대폭 증가

< 일본의 주요 업종별 對韓투자 동향 >

(단위 : 백만불, %)

구 분	'08	'09	'10	'11	'11.1-9월	'12.1-9월	증감률
제조업	685	1,178	1,226	1,265	766	1,821	137.5
화공	67	63	379	657	339	866	155.3
비금속광물	245	305	91	110	110	314	186.0
금속	23	35	21	51	30	109	260.3
기계 · 장비	96	53	180	101	75	143	90.1
전기 · 전자	169	677	519	256	157	340	116.2
서비스업	735	748	854	995	647	1,484	129.2
도 · 소매(유통)	56	40	219	313	274	176	-35.7
금융 · 보험	333	42	188	269	238	190	-19.9
비즈니스서비스업	222	582	348	359	101	934	825.2
전 체	1,424	1,934	2,083	2,289	1,433	3,304	130.6

○ **(유형별)** M&A형(528%↑) 및 그린필드형(78%↑) 모두 대폭 증가

< 일본의 유형별 對韓투자 동향 >

(단위 : 백만불, %)

구 분	'08	'09	'10	'11	'11.1-9월	'12.1-9월	증감률
M&A형	178	168	577	280	168	1,052	527.7
Greenfield형	1,246	1,766	1,506	2,009	1,265	2,252	78.0
전 체	1,424	1,934	2,083	2,289	1,433	3,304	130.6

참고 4 한일 부품소재 무역현황

□ 對日 수출('12.7월)은 전년동기대비 7.9% 감소한 90.6억불, 수입은 7.8% 감소한 215.9억불을 기록, 무역적자 감소(125.3억불, *10.3억불↓*)

< 對日 부품소재 수출입 실적(통관기준) >

(단위 : 억불, 전년대비 증감율(%))

구 분		'01	'03	'05	'07	'09	'11	'11.1~7	'12.1~7
수출	금액	62	77	113	135	102	169	98.4	90.6
	증가율	△23.4	18.2	17.5	△0.8	△25.6	22.6	31.2	△7.9
수입	금액	167	216	274	322	303	397	234	215.9
	증가율	△15.9	18.0	7.4	10.3	△12.6	4.3	7.2	△7.8
무역수지		△105	△139	△161	△187	△201	△228	△135.6	△125.3

□ 일본지진('11.3월) 이후, 부품소재 국산화 및 공급선 다변화의 효과로 대일수입 감소 움직임이 지속적으로 확대

* 대일 부품소재 수입증가율의 감소 추이(전년동기대비%) : 35.7('10.상) → 17.8('10.하) → 9.6('11.상) → △0.7('11.하) → △7.8('12.상)

○ 철강제품, LCD용 소재·부품, 반도체 등을 중심으로 對日 수입 감소

* 對日 수입 감소품목(억불, *전년동기대비%*) : 열간압연 및 압출제품(20.9, *△19.7%*), 플라스틱 필름, 시트 등 (15.8, *△11.7%*), 메모리 반도체(1.9, *△41.2%*)

- 이로 인해, 對日역조가 감소하고 대일수입의존도는 사상최저치 기록

< 상반기 소재·부품 對日 수입의존도 및 對日역조 추이(단위: 억불, %) >

